

國立政治大學 函

機關地址：臺北市文山區指南路二段64號
聯絡人：張弘諺
聯絡電話：02-29393091#66899

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國110年9月17日

發文字號：政研發字第1100026693號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：科技部函、徵求說明

主旨：科技部公開徵求「發展智慧製造及半導體先進製程資安實測場域專案計畫」，校內線上截止收件時間為110年10月8日（星期五）下午5時止，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、依科技部110年9月10日科部工字第1100056138B號函辦理。
- 二、為落實5+2產業創新計畫之「智慧機械」、「六大核心戰略產業」之「發展結合5G、數位轉型和國家安全的資安產業」等行政院重要科技政策，爰規劃推動旨揭「發展智慧製造及半導體先進製程資安實測場域專案計畫」，由學界進行智慧製造及半導體製程之資安技術研發，且必須在智慧製造場域及半導體製程場域進行實測驗證，並將研發成果推廣至產業應用，同時培育工控資安科研人才。
- 三、申請案必須為單一整合型計畫，請將總計畫及各子計畫（至少3項（含）子計畫）之執行內容及經費需求等整合成一份計畫書，並由總計畫主持人之服務機關提出申請。
- 四、本專案計畫為分年核定之3年期（110-112年）計畫，每

年進行考評，考評通過者始核給下一年度計畫。科技部除了淘汰執行成效不佳之計畫團隊 8 外，並得整併計畫團隊與調整計畫成員、調整計畫執行內容。

(一) 第一年計畫執行期間為 110 年 11 月 1 日至 111 年 5 月 31 日。

(二) 後續二年(111-112 年)計畫之執行期間為當年度 6 月 1 日至翌年 5 月 31 日。

五、有意申請者請於旨揭截止日期前完成線上申請作業（線上申請時，請選擇「專題類-隨到隨審計畫」，計畫類別請選擇「一般策略專案計畫」，計畫歸屬請選擇「工程司」。研究型別請選擇「整合型計畫」，學門代碼請選擇「E9865 物聯網應用場域資安強化推動計畫」。）並請所屬單位於次日中午前將申請名冊（經單位主管核章）送達研發處，俾利備函彙送科技部提出申請。

六、本計畫相關申請疑義，請洽詢科技部工程司杜青駿副研究員，電話：02-27377527，電子郵件信箱：cctu@most.gov.tw。有關系統操作問題，請洽科技部資訊處，電話：0800-212-058、02-2737-7590~2737-7592。

正本：本校各院、系、所、研究中心(電子布告欄)

副本：研究發展處

校長 郭明政